

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-09-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	海通证券 余伟明；华西证券 熊军；招商基金 王若擎；煜德投资 王秀平；Imr 投资 应豪；中融基金 蔡超逸；天弘基金 张磊；摩根华鑫 李子扬；锦泓资本 夏鸿志、李新。
时间	2021年9月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。在我国分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位。最终产品应用在各种电子产品当中，包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。</p> <p>二、互动交流</p>

1、公司芯片项目预计多久可以投产，投产后产能是多少？

本项目为新设项目，由公司制定具体的项目开发建设时间表，2年内达到项目转化标准。截至目前，本项目相关工作尚未开展，项目投产及产能释放需要时间。

2、公司产品毛利率一直维持较高水平且稳步提升，主要原因是什么？

主要原因有以下几方面：

(1) 公司建有行业最大规模的磁场单晶生长炉台，以及硅片加工和测试工艺制程，有一定的生产能力和技术水平，规模效应提高了产品利用率，从而提高产品的经济效益；

(2) 生产基地的资源有效划分配置，根据各子公司所处的优势进行产业配置，有针对性的开展相应业务，既有效利用各地资源，也节约了生产成本；

(3) 通过提高产品良率、精进生产工艺、加强设备自动化改造等方式，不断提高产品生产效率及质量水平。

3、公司今年一系列扩产、新建项目的开展是否会影响公司业绩增长？

公司今年一系列扩产、新建项目的开展不会影响公司业绩增长。公司当前产品在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位，扩产项目有助于公司产能提升，提高公司的经营业绩。新建项目有助于优化公司的产品结构，扩展高附加值的产业链下游领域，打造新的利润增长点，从而提高公司的经营业绩和综合实力。

4、公司8英寸募投项目进展如何，有可能提前竣工投产吗？

公司8英寸募投项目的基础设施建设、公共动力设施、管道安装、设备到货等按照整体规划在加速推进中，产品投产和

	<p>客户验证尚需要时间，具体投产情况请持续关注公司公告内容。</p> <p>5、新项目的开展是否会影响募投项目的进度？公司将通过哪些举措来推进各项工作稳步进行？</p> <p>募投项目“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”的实施主体是浙江中晶新材料研究有限公司，资金来源是募集资金，项目所在地为浙江长兴。“器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产”项目的实施主体是江苏皋鑫电子有限公司，资金来源是自有资金，项目所在地为江苏如皋。皋鑫项目是当前产品的延伸环节，新项目的开展不会影响募投项目的进度。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年9月15日